

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-pamieci-g-skill-tridentz-rgb-f4-3600c16d-32gtzrc-ddr4-dimm-2-x-16-gb-3600-mhz-cl16-p-218070.html>



Zestaw pamięci G.SKILL TridentZ RGB F4-3600C16D-32GTZRC (DDR4 DIMM; 2 x 16 GB; 3600 MHz; CL16)

Cena	1 539,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PAMGSKDR40161
Kod producenta	F4-3600C16D-32GTZRC
Kod EAN	4713294223500
PKWiU	26.11.30.0

Opis produktu

- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 2.0
- **Profil SPD:** Tak
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Prędkość zegara pamięci:** 3600 MHz
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 2 x 16 GB
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie SPD:** 1.2 V
- **Prędkość SPD:** 2133 MHz
- **Opóźnienie CAS:** 16
- **Rodzaj chłodzenia:** Radiator
- **Podświetlenie:** Tak
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Kolor podświetlenia:** Wielobarwny
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci., Chronić przed skrajnymi temperaturami.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP) wersja:** 2.0
- **Profil SPD:** Tak
- **Typ pamięci buforowej:** Unregistered (unbuffered)
- **Prędkość zegara pamięci:** 3600 MHz
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 2 x 16 GB
- **Intel® Extreme Memory Profile (XMP):** Tak
- **Korekcja ECC:** Nie
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie SPD:** 1.2 V
- **Prędkość SPD:** 2133 MHz
- **Opóźnienie CAS:** 16

-
- **Rodzaj chłodzenia:** Radiator
 - **Podświetlenie:** Tak
 - **Pamięć RAM:** 32 GB
 - **Kolor podświetlenia:** Wielobarwny
 - **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Nie otwieraj obudowy modułu pamięci., Chronić przed skrajnymi temperaturami.